# 1830

#### Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Мытищинский филиал

## Федерального государственного автономного образовательного учреждение высшего образования

## «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ	космический		
КАФЕДРА	<u>K-2</u>		

#### отчет

## по домашней работе

### № 1 ПО КУРСУ

## «Конструкторско-технологическое обеспечение производства ЭВМ» вариант № 21

Студент К3-66Б	<u> Чернов В.Д.</u>
Доцент К2, к.т.н.	Удалов М.Е.

#### Задача 1, Вариант 1.

#### Вариант №21

Для приведенного списка электрорадиоэлементов (далее ЭРЭ) с использование пособия "Основы проектирования электронных средств. Конструирование электронных модулей первого структурного уровня" [1] необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Подготовить компоновочную таблицу;
- 2. Выбрать вариант установки каждого элемента на печатную плату (далее ПП) по ОСТ 4ГО.10.030, учитывая условия эксплуатации электронного устройства;
- 3. Для выбранного варианта установки и шага координатной сетки, равного 2.5 мм, выписать упрощенное изображение элементов на ПП с его габаритными, установочными размерами и массами. Занести в компоновочную таблицу также диаметры выводов ЭРЭ;
- 4. Вычислить площадь, занимаемую всеми элементами на ПП. Данные занести в компоновочную таблицу;
- 5. Вычислить площадь монтажной зоны;
- 6. Определить длины и ширины монтажной зоны;
- 7. Учесть габаритные размеры зон подключения внешних выводов;
- 8. Учесть габаритные размеры зон размещения элементов контроля;
- 9. Учесть зоны механического крепления ПП и зоны, определяемые несущей конструкцией блока (направляющие и т.п.);
- 10. Привести полученные значения размеров ПП к стандартным.

#### Список ЭРЭ:

-Резисторы R1..R10: тип МЛТ ГОСТ 7113-77, мощность 0,125 Bт.

- -Номиналы резисторов: R1 390 Ом; R2 470 кОм; R3 18 кОм; R4 51 кОм; R5 100 кОм; R6, R7 10 кОм.
  - -Микросхема DA1 КФ140УД4 в корпусе 201.14.1.
  - -Диод VD1 КД 514A.
- -Конденсаторы: С1 1000 пФ; С2 10 мкФ; С3 4,7 мкФ; С4 6800 пФ; С5 0,1 мкФ; С6 220 мкФ; С7 4,7 мкФ.

#### Выполнение задания

#### 1. Компоновочная таблица.

В соответствии с ОСТ4.ГО.010.30, ОСТ4.010.30 [1, прил. 18-23] я составил и заполнил компоновочную таблицу[табл.1,стр.3]

No	Группа элементов	Количество элементов в группе	Вариант установки	Шаг координатной сетки, мм	Упрощенное обозначение ЭРЭ с размерами по ОСТ4.ГО.010.	Масса i-го элемента , г	S <sub>n</sub> , MM <sup>2</sup>	Диаметр выводов ЭРЭ, мм
1	Резисторы R1-R10 МЛТ ГОСТ 7113-77, 0.125Вт	10	Ia	2.5	L = 6.0 1 = 10.0 D = 2.2	0.15	S = (1+2)*D S = 26.4	0.6
2	Микросхема DA1- КФ140УД4 в корпусе 201.14.1	1	VIIIa	2.5	L = 19.5 b = 6.3 B = 8 H = 5.0	1.9	S = (L+2)*B S = 172	0.5
3	Диод VD1 – КД 514А	1	Ia	2.5	L = 2.8 D = 1.2 d = 0.35 1 = 10.0	0.035	S = (l+2)*D S = 14.4	0.35
4	Конденсаторы К53-4А: С2 – 10 мкФ; С3 – 4,7 мкФ; С6 – 220 мкФ; С7 – 4,7 мкФ.	4	Ia	2.5	L = 14.0 1 = 20.0 D = 4.5	1.0	S = (l+2)*D S = 99	0.7
5	Конденсатор К10-17-1 П33 С1 – 1000 пФ.	1	Ia	2.5	L = 8.4 1 = 15.0 H = 5.5 B = 4.6	0.8	S = (l+2)*B S = 78.2	0.7
6	Конденсатор К10-17-1 М750 С4 – 6800 пФ.	1	Ia	2.5	L = 12 1 = 17.5 H = 5.5 B = 8.4	2.0	S = (l+2)*B S = 163.8	0.7
7	Конденсатор К10-17-1 Н90 С5 – 0,1 мкФ.	1	Ia	2.5	L = 6.8 1 = 12.5 H = 5.5 B = 4.6	0.5	S = (l+2)*B S = 66.7	0.7

Таблица 1 — Компоновочная таблица

#### 2. Рассчет занимаемой ЭРЭ площади.

Сначала я рассчитал площадь каждого ЭРЭ на ПП и записал их в колонку  $S_n$  компоновочной таблицы.

Суммарная площадь ЭРЭ, S<sub>ЭРЭ</sub>, составляет:

$$S_{\text{3P3}} = \sum_{i=1}^{n} S_i = (26.4 \times 10 + 172 \times 1 + 14.4 \times 1 + 99 \times 4 + 78.2 \times 1 + 163.8 \times 1 + 66.7 \times 1)$$

$$= 1155.1 \text{mm}^2$$

#### 3. Определение размеров сторон ПП.

Я принимаю, что прибор для которого я проектирую ПП пердполагается выпрямительным, стационарным. Отсюда мною был выбран коэффициент заполнения Ks = 0.5 из таблицы 5.2 [1, стр. 47, табл. 5.2].

Суммарная площадь занимаемая ЭРЭ,  $S_{\Pi\Pi}$ , с учетом выбранного коэффици ента составит:

$$S_{\Pi\Pi} = (1 / Ks) * S_{3P3} = 2310,2 MM^2.$$

В первом приближении, я выбираю квадратную форму ПП, так что длинна и ширина монтажной зоны составит  $L = B = \sqrt{S_{\Pi\Pi}} = 48,06 \text{ мм}^2$ .

#### 4. Выбор соединителя.

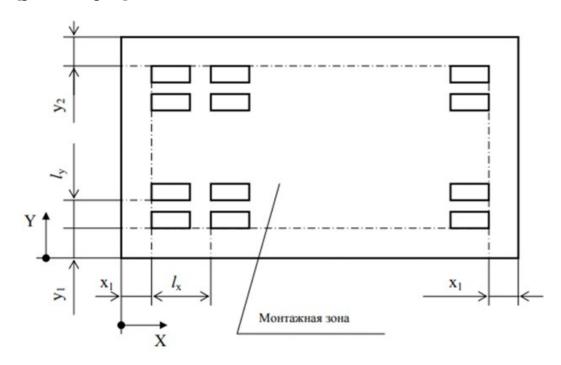
В качестве соединителя я выбрал ГРППЗ на 14 контактов, т.к. при наименьшей массе и длинне у него достаточное количество контактов для заданной схемы. Его длинна составляет 49 мм [2], и он может быть размещен на ПП без пересмотра ее размеров.

#### 5. Расчет ориентировочных размеров.

В соответсвии с ГОСТ 10317-79 "Платы печатные. Основные размеры" для одно-, двухсторонних и многослойных ПП на жестком и гибком основа нии я взял размеры кратные 2.5мм при длинне до 100мм[1. стр.46]. Отсюда ориентировочные длина и ширина ПП составят L = B = 50 мм.

#### 6. Расчет размеров краевых полей.

Расположение компоновочных зон и краевых полей приведено на [рис. 1, стр. 6].



Я выбрал длину краевого поля для ГРППЗ  $y_1 = 17.5$  мм в соответствии с таблицей [1, прил. 24]. Лицевая панель и контрольные гнезда в проектируемом мной приборе не предусмотрены, поэтому длина краевого поля  $y_2 = 2.5$  мм. Для проектируемого прибора мной был выбран штыревой разъем, поэтому длина краевого поля  $x_1 = 5$  мм

#### 7. Расчет итоговых размеров.

Я произвел рассчет итоговых размеров ПП с учетом краевых полей: Длина  $L=50+y_1+y_2=50+17.5+2.5=70$  мм. Ширина  $B=50+x_1*2=50+5*2=60$  мм.

Длина печатной платы: 70 мм, ширина печатной платы: 60 мм.

#### Задача 2, вариант 10

Согласно варианту, полученному для задачи №1 домашнего задания №1, необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Выбрать материал основания ПП;
- 2. выбрать и обосновать типоразмеры монтажных отверстий;
- 3. выбрать форму и рассчитвть диаметр контактных площадок;
- 4. рассчитать элементы печатного рисунка;
- 5. выбрать конструктивное прокрытие для ПП;
- 6. решить вопрос о способе маркирования;
- 7. рассчитать массу ПП и сборочного узла.

В соответствии с полученным вариантом:

- Класс точности ПП: 5;
- Группа жесткости ПП: 4

#### Выполнение задания

#### 1. выбор материала основания ПП.

В качестве материала ПП я выбрал гетинакс, рекомендуемый для использования в ПП 1 группы жесткости в соответствии с ГОСТ 23752-79.

Относительная толщина платы для 1 класса точности состовляет J=0.4 мм в соответствии с таблицей [1, табл. 6.1.].

Минимальный диаметр монтажного отверстия  $\Pi\Pi$  b = 0.3 мм в соответствии с компоновочной таблицей [1, табл.1 стр.3].

Минимальная толщина платы рассчитывается по формуле H = b/J = 0.3/0.4 = 0.75 мм.

Мною был выбран односторонний вид печатной платы для того, чтобы мини мизировать стоимость производства.

Я выбрал материал  $\Gamma\Phi$ -1-35 $\Gamma$  в соответствии с  $\Gamma$ OCT 10316-78 [3].

#### 2. Выбор типоразмеров монтажных отверстий.

Металлизация отверстий для ПП с использованием гетинакса возможна и позволяет соединять слои печатной платы, обеспечивая электрическое соединение между ними.

В соответствии с таблицей [1, таблица 28.2], для отверстий 1 класса точности с металлизацией без оплавления:

 $\Delta d = \pm 0.10$  мм при  $d \leq 1$  мм

$$\Delta d = \pm 0.15$$
 мм при  $d > 1$  мм

Мною был вычеслен минимально применимый диаметр переходного отверстия по формуле:

$$d_{\text{пер}} = J * H_{\phi} + |\Delta d| = 0.4 * (0.75 + 0.25) + 0.10 = 0.5$$
 мм где  $H_{\phi}$ , мм- толщина  $\Pi\Pi$  с учетом фольги.

Ряд диаметров выводов элементов из компоновочной таблицы состоит из значений: 0.5; 0.6; 0.7; 0.9 мм.

Значение гарантированного зазора я выбрал r=0.4 мм для автоматизирован ной установки ЭРЭ на ПП.

Для каждого диаметра вывода мною были рассчитаны размеры монтажного отверстия.

При  $d_{\mbox{\tiny Bыв}} = 0.5$  мм,  $d_{\mbox{\tiny Bыв}} < d_{\mbox{\tiny пер}},$  размер монтажного отверстия я рассчитал по формуле:

$$d_{\text{moht}1} = J * H + |\Delta d| + r = 0.5 + 0.4 = 0.9 \text{ mm}.$$

Для остальных случаев, когда  $d_{\mbox{\tiny Bыв}} > d_{\mbox{\tiny пер}}$  я рассчитывал по формуле:

$$d_{\text{moht2}} = d_{\text{bbib}} + |\Delta d| + r = 0.6 + 0.1 + 0.4 = 1.1 \text{ mm}.$$

$$d_{\text{moht}3} = d_{\text{bbb}} + |\Delta d| + r = 0.7 + 0.1 + 0.4 = 1.2 \text{ mm}.$$

$$d_{\mbox{\tiny MOHT4}} = d_{\mbox{\tiny Bbib}} + |\Delta d| + r = 0.9 + 0.1 + 0.4 = 1.4 \mbox{ mm}. \label{eq:moht4}$$

Для того, чтобы унифицировать типоразмеры в соответствии с ГОСТ 10317-79 я выбрал размеры монтажных отверстий:

- -1.2 мм, когда  $d_{\text{выв}} = 0.5$ ; 0.6; 0.7 мм;
- -1.4 мм, когда  $d_{\text{выв}} = 0.9$  мм.

#### 3. Выбор формы и размеров контактных площадок.

Мною была выбрана круглая форма контактной площадки, т.к. она обеспечивает более равномерное растекание припоя.

Максимальный размер монтажного отверстия  $d_{imax} = 1.4$  мм.

Ширина гарантийного пояска для 1 класса точности b = 0.3 мм.

Значение позиционного допуска расположения осей отверстий  $T_d = 0.20$  мм для 1 класса точности с большей стороной ПП менее 180 мм [1, табл. ПЗ1.1].

Значения позиционного допуска расположения центров контактных площадок  $T_D = 0.35$  мм для 1 класса точности с большей стороной односторонней ПП менее 180 мм [1, табл. П31.2].

Минимальный эффективный диаметр контактной площадки для монтажных отверстий:

$$D_{i=bd} = 2 \times (b + d_{imax}/2 + T_d + T_D) = 2 \times (0.3 + 0.7 + 0.2 + 0.35) = 3.1 \text{MM}$$

в соответствии с формулой ПЗ1.1 [1, стр. 174].

Для изготовления ПП я решил использовать субтрактивные технологии, в этом случае минимальный размер контактной площадки составит:

$$D_{min}=D_{i \ni \varphi \varphi}+1.5H_{np}=3.1+1.5*0.035=3.1525\approx 3.2$$
 мм в соответсвии с формулой ПЗ1.3 [1, стр. 174]

#### 4. Размещение элементов печатного рисунка.

Ширина проводника:

$$t_{min} = 0.75$$
 мм для 1 класса точности [1, табл. 6.1].

С применением субтрактивных технологий, минимальная ширина проводящего рисунка:  $t_{min}=t_{min}+1.5H_{np}=0.75+1.5*0.035=0.8025\approx0.8$  мм в соответствии с формулой [1, стр. 57].

Расстояние между проводниками для 1 класса точности составит S=0.75 мм [1, табл. 6.1]

#### 5. Выбор конструктивного покрытия.

В целях увеличения влагостойкости  $\Pi\Pi$ , а так же из-за того, что в условиях не было сказано о применении  $\Pi\Pi$  в жестких климатических условиях, я принял решение использовать фенольный лак  $\Phi\Pi$ -583.

#### 6. Маркировка.

Маркировка будет нанесена краской МКЭ черной в соответствии с ОСТ 4.ГО.028.001. Краска устойчива к воздействию спирто-бензиновой смеси и других растворителей.

#### 7. Рассчет массы ПП и сборочного узла.

В рассчетах мною была учтена масса соеденителя ГРПП3  $m_c=15~\Gamma$ , а также объемная плотность  $\rho=1.8~\Gamma/\text{см}^3$ .

$$M_{n} = \Sigma^{m}_{i=1} M_{i} + m_{c} + \rho * L * B * H == 0.15*10 + 1.9 + 0.035 + 1*4 + 0.8*1 + 2.0*1 + 0.5*2 + 15 + 1.8 * 7 * 6 * 0.075 = 31.9 \ \Gamma$$

#### Ответы:

- материал основания печатной платы: ГФ-1-35Г;
- толщина печатной платы: 0.75 мм;

- типоразмеры монтажных отверстий: 1.2 мм; 1.4 мм;
- форма и размеры контактных площадок: круглая форма, диаметр 3.1 мм;
- конструктивное покрытие печатной платы: фенольный лак ФЛ-583;
- масса печатной платы и сборочного узла: 31.9 г

#### Список источников

- 1. Основы проектирования электронных средств. Конструирование электрон ных модулей первого структурного урованя: лаб. практикум / В. А. Юзова. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012.- 208 с.
- 2. СОЕДИНИТЕЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С ГИПЕР БОЛОИДНЫМИ КОНТАКТАМИ ТИПОВ ГРППЗ, ГРПМЗ [Электронный ресурс] // ANION : [сайт].

URL: <a href="https://www.anion.ru/assets/files/pdf/grpp3">https://www.anion.ru/assets/files/pdf/grpp3</a> grpp3-(kopir).pdf

(дата обращения: 18.04.2025).